

KYOCERA KE-300AH

Epoxy; Epoxide

KYOCERA Chemical Corporation

Описание материалов:

High Reliable and Easy-to-Use Molding Compounds for Various Type of Packages

Strong Points

Provide Various Molding Compounds with High Reliability to Cover Many Applications such as LSI, Transistors and Diodes.

Good Curability and Applicable to Various Molding Machines (Both Automated and Conventional)

Low Stress of Large chips and Applicable to Encapsulation.

Application

Smaller SOP, Smaller QFP, DIP, SIP/ZIP, TO-PKG, DPAK, SOT, Unbalanced PKG, Module

Главная Информация		
Используется	Электрическое/электронное применение	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.90	g/cm ³
Spiral Flow	90.0	cm
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Флекторный модуль	13500	MPa
Flexural Strength	150	MPa
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	155	°C
CLTE-Поток		
-- 1	1.5E-5	cm/cm/°C
-- 2	5.5E-5	cm/cm/°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time	0.37	min
NOTE		
1.	Alpha 1	
2.	Alpha 2	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat